SUS630の高温水中 SCC 挙動に及ぼす微細組織の影響

The Effect of Microstructure on SCC behavior of SUS630 in High-temperature Water

山田 卓陽 (Takuyo Yamada)^{*1} 國谷 耕平 (Kohei Kokutani)^{*1} 大厩 徹 (Toru Oumaya)^{*1} 有岡 孝司 (Koji Arioka)^{*1}

要約 SUS630の PWR 1 次冷却材模擬水中の SCC 挙動については,熱時効の影響がない場合,比較的高靱性の H1100 と H1150 は,試験温度 290°C以下であれば高応力拡大係数 (K=30 MPa\m)条件であっても SCC 進展は生じないが,400°C,350°C,320°Cで 20,000 h までの熱時効により硬化し,SCC 進展を生じるようになり,熱時効時間とともに SCC 進展速度が増加することをこれまでの研究で明らかにした.また,その硬化因子は,微細な Cu-rich 相の析出,G相の生成,スピノーダル分解であることを報告したが,各々微細組織変化と SCC 挙動の関係が未だ不明確である.本研究では,同一熱時効条件で硬さもほぼ同じ HV1=400 程度の SUS630 (H1150 と H1100)の 320°Cで 20,000 h 熱時効材の SCC 進展速度に一桁程度差異があったことに着目し,これらの熱時効材の微細組織を詳細に調べ,各々微細組織変化と SCC 挙動の関係について検討した.また,吸収水素量についても調べ微細組織との関係を検討した.

その結果,熱時効により生成した数 nm サイズの Cu-rich 相と隣接して生成する G 相が,硬さと SCC 挙動へ影響する可能性が示唆された.一方で未時効材と熱時効材で水素吸収に差が見られな かったことから,それらの熱時効生成物は水素のトラップサイトとは関係しないことが示唆され た.

キーワード SUS630, 17-4PH ステンレス鋼,熱時効,高温水中応力腐食割れ (SCC), SCC 進展速度,軽水炉

Abstract According to our previous report, in unaged H1100 and H1150 SUS630 (better toughness and lower hardness than H900 and H1025), no SCC growth was observed in simulated PWR primary water at temperatures below 290°C, which contained 500 ppm B, 2 ppm Li, and dissolved hydrogen (30cc STP H₂/kg-H₂O), even for the high applied stress intensity factor condition (K=30 MPa m^{1/2}). On the other hand, after thermal aging at 320, 350 and 400°C for up to 20,000 h of H1100 and H1150, the hardness and the SCC growth rate increased with aging time. In addition, it was suggested that age hardening was caused by microstructural changes with aging, such as precipitation of the fine Cu-rich phase, formation of the G phase and Spinodal decomposition. But the individual percent contributions for the age hardening and SCC behavior are still unclear. In this study, we evaluated correlations among the microstructural changes, hardness and SCC behavior using SUS630 (H1100, H1150) materials aged at 320°C for 20,000 h. Because of those aged H1100 and H1150 have one order difference of the SCC growth rate, despite being almost the same hardness. To consider a role for hydrogen in SCC, we carried out temperature desorption hydrogen analysis (TDA) using the materials.

From the obtained findings, we considered that the fine Cu-rich phase and G phase affected the age hardening and SCC behavior. On the other hand, no major difference was observed in the amount of hydrogen desorption between unaged and aged H1100 and H1150. This suggested that these aged precipitations did not act as hydrogen trap sites in these materials.

Keywords SUS630, 17-4 PH stainless steel, thermal aging, stress corrosion cracking (SCC) in high-temperature water, SCC growth rate, light water reactor

1. はじめに

SUS630 (17-4 PH ステンレス鋼) は, 基本成分が 17%Cr-4%Ni-4%Cu のマルテンサイト系析出硬化型ス テンレス鋼であり, 1020~1060°Cの固溶化熱処理後に 析出硬化熱処理を施し, Cu-rich 相などの微細な第2相 粒子を析出させることで, 高強度と高硬度を得る材料 である⁽¹⁾. 日本産業規格 (Japanese Industrial Standards, JIS) では硬度を重視する H900 から高靱性を重視する H1150 まで4段階の析出硬化熱処理,即ちH900 (470 ~490℃/空冷),H1025 (540~560℃/空冷),H1075 (570 ~590℃/空冷),H1150 (610~630℃/空冷)が規定されている⁽²⁾.海外の鉄鋼メーカ (AK-steel)では,これに加え H925,H1100 などさらに細かく規定されている⁽³⁾. このH900~H1150 は析出硬化熱処理記号であり,例えば 1150 は熱処理温度の摂氏 621℃を華氏に換算した温度に相当する.この鋼種は耐食性と高強度を兼ね備えていることから,軽水炉においても高強度が求

^{*1 (}株) 原子力安全システム研究所 技術システム研究所

められる弁棒等に用いられている.

SUS630 の軽水炉での実機損傷事例については, Olender らがとりまとめた報告によると,析出硬化熱 処理条件によって応力腐食割れ (stress corrosion cracking, SCC)の発生時期が異なること,推奨される 析出硬化熱処理条件は,より靱性に有利な H1050 以 上であることを報告している⁽⁴⁾.加えて,熱時効によ り SCC 感受性が増加すること,どのような熱処理条 件においても,推奨される使用温度は316°C以下であ ることなどを報告している.一般に,硬化は SCC に 関係するが,SUS630 は300~450°Cの温度で長期間時 効すると硬化が生じる場合がある⁽⁵⁾.また,国内での SUS630 の弁棒折損事例では水素の関与した擬へき開 状の割れとの報告があり⁽⁶⁾,水素の関与が指摘されて いる.

実験室における SCC 挙動評価については, Tsubota らが BWR (boiling water reactor)の酸素を含む環境 (normal water chemistry, NWC)条件で, SUS630 を 含む様々な高強度ステンレス鋼の SCC 感受性をすき ま付定ひずみ曲げ (creviced bent beam, CBB) 試験法 により調査し, ビッカース硬さ 340 以上で SCC 感受 性が増加することを報告している⁽⁷⁾. 一方で, PWR

(pressurized water reactor)の1次冷却材環境下でこの 鋼種の SCC 挙動を報告した例はほとんどなく、また 熱時効の SCC に対する影響についてはよくわかって いない.

そこで著者らは PWR 1 次冷却材模擬水中の SUS630の SCC 挙動について,長期間の熱時効による 影響評価に 2016 年頃から取り組んできた.これまで の結果から,熱時効の影響がない場合,より高硬度の H900 と H1025 は,試験温度 290℃と 320℃で,高応力

(K=30 MPa \sqrt{m}) 条件下であれば,SCC 進展が確認された.一方で,比較的高靱性のH1100 とH1150 は, 試験温度 290°C以下であれば,高応力拡大係数 (K=30 MPa \sqrt{m}) 条件であってもSCC 進展が観察されず,良 好な耐SCC 性を示した⁽⁸⁾.しかし,同材料は 400°C, 350°Cと 320°Cで 20,000 h までの熱時効により硬化し, SCC 進展を生じるようになり,熱時効時間とともに SCC 進展速度が増加すること,またその硬化は数 nm サイズの微細な Cu-rich 相の析出,G 相の生成,スピ ノーダル分解など複数の硬化因子によることについ て報告した⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾が,各々の析出物の硬化および SCC ~ の寄与については未だ不明確である.

スピノーダル分解と G 相の析出は、熱時効したス

テンレス鋳鋼やステンレス鋼溶接金属のフェライト 相においても報告されているが、それらの材料は 400℃で10,000 hを超える長時間熱時効後も、PWR1 次冷却材模擬環境下で優れた耐 SCC 性を示すことが 報告されており⁽¹¹⁾、スピノーダル分解と G 相の析出 およびそれによる硬化が、単純に SCC 進展速度の増 加因子とはならない場合があり、さらなる微細組織変 化の観点での評価が必要と考えられる.

そこで本報告では、同じ熱時効条件であるが SCC進 展速度に一桁以上の差異が観察された高靭性の2材 料 SUS630 (H1100, H1150)の320°C×20,000 h (以降 320°C×20kh と呼ぶ)熱時効材に着目し、そのミクロ組 織データを拡充し、SCC 挙動に及ぼすミクロ組織と熱 時効硬化の影響を検討した.SCC 進展データについて は再現性確認のためのデータ拡充も実施した.また、 前述のように SUS630の弁棒折損事例では水素の関与 が指摘されている.そこで、熱時効による微細析出物 の生成が水素吸収量に影響することを想定し、未時効 材および熱時効材を水素チャージし、材料中の固溶水 素量の熱時効による変化を調べ、微細析出物と水素の 関係を検討した.

2. 実験方法

2.1 供試材

供試材は、市販の SUS630 で図 1(b)に示すような直 径 100 mm の棒鋼に 1038℃の固溶化熱処理後急冷の 後、2 種類の析出硬化熱処理 H1100 (600℃×6.5h/空 冷)、H1150 (620℃×6h/空冷)を施した. H1150 につ いては、JIS 規格に規定されている析出硬化熱処理条 件を満足した. H1100 は JIS 規格にはないが、海外で の使用実績⁽³⁾⁽⁴⁾を考慮し選定した. 供試材の化学組成



図1 試験片寸法と採取方位

	С	Si	Mn	Р	S	Cu	Ni	Cr	Nb	Fe
Spec.	≤0.07	≤1.00	≤1.00	Max	Max	3.00-	3.00-	15.00-	0.15-	
				0.040	0.030	5.00	5.00	17.50	0.45	Bal.
分析值	0.05	0.26	0.84	0.034	0.003	3.32	4.26	15.60	0.24	

表1 供試材の化学組成(wt%)

	析出硬化	試験	耐力	引張強さ	伸び	絞り	硬さ	硬さ		
	熱処理条件	温度	(MPa)	(MPa)	(%)	(%)	HBW	HV1		
H1100	(00℃×(5時間	RT	(793)	(965)	(14)	-	-	-		
	000 C × 0.3 时间, 充必	RT	976	1041	21	60	331	349		
	至仰	320°C	807	854	13	57	-	-		
H1150	(20℃)(時間	RT	(725)	(930)	(16)	(50)	(277)	-		
	020 U×0 时间, 空盗	RT	1000	1049	20	59	341	348		
	至仰	320°C	838	880	13	56	-	-		

表2 供試材*1の機械的性質

*1: 溶体化熱処理条件は, 全て 1038℃/ 急冷

()内,規格値(全て下限値)

を表1に、析出硬化熱処理条件と機械試験結果を表2 に示した.全ての析出硬化熱処理条件で、強度はJIS あるいは海外規格を満足した.これらの2種類の析出 硬化熱処理材に熱時効処理を施し、硬化とSCC 挙動 に及ぼす熱時効の影響を評価した.熱時効温度は、400 ~320℃で最長20,000hとした.これらの供試材から、 図1(a)に示した0.5インチ厚さの(compact tension, CT) 試験片を、同図(c)に示した方位で採取し、SCC 進展試 験に供した.また、硬さ試験片は、同図(c)に示したよ うに軸方向断面で採取した.

2.2 SCC 進展試験と試験後の評価

SCC 進展試験は標準的な PWR 1 次冷却材環境を模 擬し 500 ppm B+2 ppm Li+30cc/kg-DH の水中で実施し た. 試験温度は 320℃とした.全ての荷重条件は一定 荷重とし,応力拡大係数の目標値は K=30MPa√m とし た. 試験時間は 1,000 h を目安として実施した.

SCC 進展試験終了後,大気中疲労試験機にて破面開 放し,デジタルマイクロスコープおよび走査型電子顕 微鏡(scanning electron microscopy, SEM)により破面 観察し,破面形態と SCC 進展深さを評価した.

SCC 進展深さは、板厚方向に 5~10 点計測しその平 均値とした.

SCC 進展速度 CGR (mm/sec) は, SCC 進展深さ a

(mm)を試験時間 t (sec) で除して求めた. なお,
 1,000h未満で破断した試験片のSCC深さは一律6mm
 としてSCC進展速度を算出した.

2.3 硬さ

析出硬化熱処理および熱時効による硬さ変化は、ビ ッカース硬さ(試験荷重1kg)で5点計測し平均値で評 価した.個別の測定値は、前報で報告済み⁽¹⁰⁾であるが 再掲する.

2.4 微細組織観察

熱時効による微細組織の評価は、アトムプローブ (Atom probe tomography, APT)分析を行った. APT 測定には、米国Imago社(現CAMECA社)製の局所電 極型3次元アトムプローブ(LEAP3000XHR)を用い た.測定は、レーザーパルスモードで行った.測定条 件は、試料温度35K、レーザー出力0.2 nJ、パルス周波 数200 kHzである.収集したデータは、専用ソフトウェ ア上で元素の種類を決定し、Fe, Cr, Cu, Ni, Mn, Si, Mo, P, Nb, Cの3次元像形成処理(測定したデータ からアトムマップを再構築するコンピュータ処理)を 行った.なお、3次元像形成処理においては、アトム マップのz方向長さを最適化するために、電解蒸発 場(Evaporation Field) = 28.0 V/nmとアトムマップの伸縮係数(Image Compression Factor) = 1.65を用いた.ス ピノーダル分解の程度を定量的に調べるために,第一 近接分布解析法⁽¹³⁾を用いてCr濃度の分布解析を実施 した.また,解析においてCuあるいはNi,Mn,Siのク ラスタは除外した領域で実施した.第一近接分布解析 法では,Crについて第一近接間距離を計算して頻度分 布を求め,ランダム配置を仮定した分布との差をとっ た.第一近接分布解析法ではこの差の積分値で1NN (1st nearest neighbor)パラメータの値が定義される. スピノーダル分解が進行すると,頻度分布とランダム 分布の差が大きくなり,1NNパラメータも大きくなる ので,これをスピノーダル分解の指標とした.

2.5 固溶水素量の分析

SUS630(H1100とH1150)の未時効時と熱時効 (320℃×20kh)材を対象として,水素チャージ前後の 水素吸収量を評価した.水素チャージ用の試験片は, 寸法:5mm×5mm×L10mm以下に加工したものを 準備した.これに水素チャージ時間 0,2,4,6hで水素 チャージ後,昇温脱離ガス分析(Temperature desorption gas analysis, TDA)を実施した.昇温条件は5K/min,測 定温度範囲は室温~約1100Kまでとした.

水素チャージ条件は、池田らの報告⁽¹⁴⁾を参考に、溶 液は293Kに調整した0.5 vol.%の硫酸+0.5 g/lの亜ひ酸 を用いた. 試験片表面の浸漬部位での電流密度が0.1 mA/cm²になるように設定し、水素チャージ後、速やか に水素量測定に供した.

3. 実験結果

3.1 SCC進展速度の熱時効依存性

図2に, SUS630 (H1100とH1150) 熱時効 (320°C×20kh) 材のSCC進展試験 (320°CPWR 1 次冷却材環境)後の SCC破面を示す. H1100熱時効 (320°C×20kh) 材は955h 試験後,板厚方向に均一なSCC進展が観察された. H1100の未時効ではほとんどSCC進展が観察されない ⁽⁸⁾ため,熱時効の影響によりSCC進展感受性が増加し たと考えられる.次にH1150熱時効材では,図2(b)のよ うに955hで破断に至り,より熱時効の影響を受けたこ とが示唆される.なお,再現性確認のため実施した H1150熱時効材の結果 (図2(c))でも,362 hと1,000 h 未満で破断に至り、同じ熱時効条件(320℃×20kh)で もH1100とH1150でSCC進展挙動に差異があることが 示唆された.

このSCC挙動の差異を定量的に比較するため,SCC 進展速度を熱時効時間に対してプロットしたものを 図3に示す.400℃と350℃の熱時効条件では,H1100と H1150両者のSCC進展に及ぼす熱時効の影響は類似の 傾向であり,その差は大きくなかった.一方で, 320℃×20kh熱時効材のデータを比較すると,図3中矢 印で示したように一桁程度の差異が観察された.この ことは,熱時効による微細組織変化など,SCC進展挙 動に及ぼす何らかの差異がある可能性が示唆される.







図3 SCC 進展速度の熱時効依存性

3.2 硬さの熱時効依存性

図4にSUS630 (H1100とH1150)の硬さの熱時効依存 性を示す.H1100とH1150両者の硬さに及ぼす熱時効 の影響は類似の傾向であり、その差は大きくなかった. SCC進展速度に差異の確認された320℃×20kh熱時効 材でH1100とH1150を比較すると、両者ともHV1=400 程度(図中矢印で示した)と硬さの観点での差異は観 察されなかった.



3.3 熱時効材(320°C×20kh)の微細組織

図5にH1100 (320°C×20kh) 熱時効材,図6にH1150 (320℃×20kh) 熱時効材のアトムマップを示す. 分析 結果は全てマルテンサイト母相中の分析結果である. 図中Cuのアトムマップに矢印で示した30 nmサイズの Cu-rich相は未時効材のH1150でも観察される⁽⁹⁾ので, 熱時効前(析出硬化熱処理後)に生成した析出物と考 えられる.一方で、数 nmサイズのCu-rich相は、未時 効材のH1150では観察されない⁽⁹⁾ので、320℃×20khの 熱時効により生成したと考えられる.このCu-rich相と ほぼ同じ位置にSiとNiとMnを含むG相の生成も確認 された.これらの熱時効生成物は,前報で報告した H1150の320℃×10kh熱時効材でも観察されている⁽¹⁰⁾. これらの微細な熱時効生成物のクラスタ解析を実施 した. クラスタ解析にあたっては、30 nmサイズの析 出物を除外し図5,6で示したような赤枠内に限定し評 価した.この微細なCu-rich相とG相は隣接して存在す



ることを前報で報告した(10)が、本報告ではコア原子を Cu, Ni, Mn, Siとしてクラスタ解析を実施し、一つのク ラスタとして取り扱った.その結果を表3に取りまと めた.また,クラスタの平均組成を表4に示した.H1100 とH1150の熱時効材ともに数 nmサイズのクラスタが 確認され、H1150熱時効材ではそのサイズがやや大き く,数密度もわずかに多い傾向であるものの,両者に 大きな差異はなかった. クラスタ平均組成もわずかな 差は見られるが大きな差ではなかった. スピノーダル 分解の進行度は1NNパラメータで0.055および0.057と 両者ともに差が明瞭ではなく,スピノーダル分解の硬 化への影響は少ないものと考えられた.以上から, 320°C×20kh熱時効材の主たる熱時効硬化因子は,前者 の熱時効生成物が寄与したことが示唆され、H1100と H1150の320°C×20kh熱時効材の硬さがHV=400とあま り変わらないこととも整合する.

表 3 解析結果一覧

材料条件	H1150 320°C20kh	H1100 320°C20kh
クラスタ直径(nm)	3.34(0.53)	3.26(0.52)
クラスタ 数密度(m ³)	1.04E+24	9.02E+23
スピノーダル1NN	0.055	0.057
スピノーダル1NN	0.055	0.057

()内は標準偏差

表4 クラスタ平均組成(at.%)

	Fe	Cr	Ni	Mn	Mo	Si	C	P	Cu	Nb
H1150 Cuあり	59.65	10.99	19.04	5.27	0.09	3.03	0.01	0.03	1.88	0.01
H1100 Cuあり	59.56	11.52	19.03	5.12	0.10	3.21	0.02	0.04	1.40	0.00

3.4 固溶水素量分析結果

図7にH1150熱時効材(320℃×20kh)の水素放出曲線 を示す.TDA測定は、水素チャージ時間を0,2,4,6hと し、それぞれ測定した.図のように、水素チャージ時 間が長くなるにつれて、400 K近傍のピークが増大す ることが分かる.一般に、弱い結合のトラップサイト からの水素の放出は比較的低温の100~200℃に対応 し、いわゆる「拡散性水素」として議論されることが 多いが、ここでは水素チャージによって明確に増加が 確認された700K以下の吸収量を積算し、水素チャー ジ時間毎に図8に示した.H1100,H1150ともに、未時 効材と熱時効材の水素吸収量を比べると、熱時効前後 の水素吸収量に大きな差はなかった.またH1100と H1150との比較においても、水素吸収量に明確な差は なく、むしろSCC進展速度の遅いH1100の方が若干多 い傾向であった.これらの結果から、それらの熱時効 生成物が水素のトラップサイトとは関係しないこと が示唆された.



図8 700K以下の水素吸収量の比較

水素チャージ時間,(h)

4. 考察

SUS630 (H1100とH1150) 熱時効材 (320℃×20kh) に着目してその微細組織を調べた結果,数 nmサイズ のCu-rich相が生成すること,また隣接してG相が生成 することが確認された. 図9に各種熱時効条件のスピ ノーダル分解の1NNパラメータを熱時効時間に対し てプロットして示した.第一近接分布解析法では,Cr について第一近接間距離を計算して頻度分布を求め, ランダム配置を仮定した分布と差をとった.第一近接 分布解析法ではこの差の積分値で1NN (1st nearest neighbor) パラメータの値が定義される.スピノーダ ル分解が進行すると, 頻度分布とランダム分布の差が 大きくなり, 1NNパラメータも大きくなる. 320℃×20kh熱時効材のスピノーダル分解は, 図5と6の Crのアトムマップからも濃度変調を示す特徴は明瞭 でないが, 図9の1NNパラメータにおいても, この熱時 効条件のスピノーダル分解の進行は明瞭ではなかっ た.以上からこの熱時効条件の主たる熱時効硬化因子 は数 nmサイズのCu-rich相とG相の生成によるものと 考えられる.

400℃の熱時効硬化因子としては、マルテンサイト 相中においても400℃で5,000 hの熱時効でスピノーダ ル分解とG相の析出が生じることが、Murayamaらから 報告されており⁽¹⁵⁾,本研究でも前報にてH1150の 400℃で3,000 h以上の熱時効条件では, APT分析によ りこのスピノーダル分解とG相の生成を確認すると ともに、微細なCu-rich相の生成を確認し報告している ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾. 図9のH1150の400°Cの熱時効条件の1NNパラメ ータは、 320℃の値よりも明確に大きかった. 400℃ の値は、比較のため示したステンレス鋳鋼SCS14Aの フェライト相中の1NNパラメータに比べると小さい もののCrのアトムマップにおいても明瞭なCrの濃度 変調が確認されている^のことから、スピノーダル分解 は進行している.したがって、400℃の熱時効条件に おいては、スピノーダル分解も熱時効硬化に寄与する ものと考えられる.これらの結果から,熱時効条件(熱 時効温度,時間)によって各々熱時効析出物の生成量 は異なる傾向が見られ、今後SCC挙動および熱時効硬 化と微細組織の関係を明瞭にするためには、より詳細 な整理が必要と考えられる.

本報告では、熱時効生成物の増加により、水素吸収 挙動に何らかの変化を見出すことを意図し、熱時効前 後の水素吸収量についても調査したが、熱時効前後で 水素チャージ後の水素吸収量に大きな違いは観察さ れなかった.このことは、前述の微細な熱時効生成物 が、水素トラップサイトとは関係しないことを示唆す る.一方で、前述のように一部のSUS630の弁棒折損事 例において、水素の関与が指摘されている⁽⁶⁾.本研究 結果が直ちにSCC挙動に及ぼす水素の関与を否定す るものではないが、水素脆化機構との関連性を含めて さらなる検討が必要である.

破面形態や既報のSCC進展経路から,SCCは主として旧オーステナイト粒界ではなく、マルテンサイト相 粒内を進展し、またラス状組織に対しては、直交方向のものが多い傾向であった⁽¹⁰⁾.したがって、この熱時 効SUS630のSCC進展の増加には、マルテンサイト母 相内の微細析出物および硬化が寄与したものと考え られる.しかし、本報告で確認したH1100とH1150の微 細析出物の差異は、両者のSCC進展速度の差異を説明 するには、十分な差とは言い難い、今後このSCCメカ ニズム検討のためには、高温水中の酸化挙動や亀裂進 展経路などSCC挙動に影響する微細析出物以外の影 響因子の検討も必要と考えられる.



図 9 1NN パラメータと時効時間の関係

5. 結論

同一熱時効条件で硬さもほぼ同じHV1=400程度の SUS630(H1100とH1150)の320°C×20kh熱時効材の SCC進展速度に一桁程度差異があったことに着目し, これらの熱時効材の微細組織を詳細に調べ,各々微細 組織変化とSCC挙動の関係について検討した.また,吸 収水素量についても調べ,微細組織との関係を検討し た結果以下の知見を得た.

熱時効により生成した数 nmサイズのCu-rich相と 隣接して生成するG相が,硬さとSCC挙動へ影響する 可能性が示唆された.スピノーダル分解は,この熱時 効条件では顕著ではなく,硬さおよびSCC進展への寄 与は少ないものと考えられた.

水素吸収の観点では、それらの熱時効生成物は水素 のトラップサイトとは関係しないことが示唆された.

今後,熱時効したSUS630のSCCメカニズム検討の ため,高温水中の酸化挙動や亀裂進展経路など,微細 析出物以外のSCC影響因子の検討も予定している.

謝辞

本研究を遂行するにあたり,各種実験準備や腐食試 験等の実施,データ整理や解析のサポートにあたって は,(㈱原子力安全システム研究所 材料グループ 村 上公治氏,黒崎登氏,小島敦子氏,宮下明子氏による 多大な協力があった.この場を借りて謝意を表します.

引用文献

- (1) ステンレス鋼便覧,日刊工業新聞社,p.642, (1976).
- (2) JIS G 4303 (2005), "ステンレス鋼棒", JIS ハンドブ ック, 鉄鋼I, p.1099, (2007).
- (3) 17-4PH Stainless steel, Products Data Sheet, AK Steel, (2007).
- (4) A. Olender, J Gorman, C. Marks, G. Ilevbare, "Recent Operating Experience Issues with 17-4PH in LWRs", Fontevraud 8, (2014).
- (5) B. Yrieix, M. Guttmann, "Aging between 300 and 450°C of wrought martensitic 13-17 wt% Cr stainless steels", Materials Science and Technology, 9, pp.125-134, (1993).
- (6) ニューシア,報告書番号1988-九州-T007,登録日2004
 年3月26日,更新日2005年7月7日, http://www.nucia.jp/nucia/kn/KnTroubleView.do?troubleI
 d=1517
- (7) M. Tsubota, K. Hattori, T. Kaneko, T. Okada, "Effect of Tempering Temperature on SCC Susceptibility of Martensitic Stainless Steels in High Temperature Water", 4th Int. Conf. of Degradation of Materials in Nuclear Power Systems Water Reactor, pp.9-66-75, (1990).
- (8) 山田卓陽, 寺地巧, 岡本マキエ, 有岡孝司,
 "SUS630の高温水中のSCC進展挙動", INSS JOURNAL Vol.24, pp.101-108, (2017).
- (9) 山田卓陽,寺地巧,岡本マキエ,有岡孝司, "SUS630の高温水中のSCC進展挙動(第2報)-熱時 効,温度,応力の影響", INSS JOURNAL Vol.25, pp.91-101, (2018).
- (10) 山田卓陽, 寺地巧, 岡本マキエ, 有岡孝司,
 "SUS630 の高温水中SCC挙動に及ぼす長時間熱時 効の影響", INSS JOURNAL Vol.27, pp.187-196,
 (2020).
- (11) T. Yamada, T. Terachi, T. Miyamoto and K. Arioka,

International Congress on Advances in Nuclear Power Plants, ICAPP 2017, 17432, (2017).

- (12) 牧正志, "鉄鋼の相変態―マルテンサイト変態編
 I―鉄合金のマルテンサイト変態の特徴―", まてりあ, p.557, 第54巻, 第11号, (2015).
- (13) M. Kato, Acta Met., 29 (1981) 79.
- (14) 池田裕樹,"高強度マルテンサイト系ステンレス 鋼の水素脆化", Sanyo Technical Report Vol.9 (2002) No.1
- (15) M.Murayama, Y. Katayama and K. Hono, "Microstructural evolution in a 17-4 PH stainless steel after Aging at 400°C", Metall. Mater. Trans. A. Vol. 30A, pp. 345-353, (1999).